DOC	UMEN	T No.	TITLE	F	RODUCT	SPECIF	ICATION	5		PAGE	
	K	RW-701		ផ្ន	坐 品	1士	様 藿	:		1/6	
BAC	KGROU	JND		<u></u>							
						1			1 de la 12 d		
1	eneral	一般事項								the same of the sa	
1.1	Applica	ation 適用領	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n is applied to TA				p.			
12	Operat	ing temperature i		、キートップなしのタ 30 ~ 8				ir pressure 常湿	. 告다/		
		e temperature rai						ir pressure 常湿			
1		onditions 試験犯							tests are as follows	5.	
				は特に規定がな							
			Normal ten				温度 5~				
			Normal hun Normal air		湿: (Relativ		y 湿度 20 気圧 86~				
								ne following condit	ions.		
		*	ただし、判定し	こ疑義を生じた場		を 準状態で	『行 う 。				
			Ambient te								
			Relative hu Air pressur	•	度: 60~70° 圧: 86~						
			7 th process	~ ~	2.00	TOOK U					
			ensions 外観、形状、寸								
2.1	Appear	ance 外観		shall be no defec			riceability o	of the product.			
22	Style a	nd dimensions		上有害な欠陥が the assembly drav							
		, ,	7,070,00	and addonibly area	WIPO: SKHHI						
3. Ty	pe of a	ctuating 動作形	式 <u>Tactile feedb</u>	ack タクティー	ルフィードバ	ック					
4.0			Dbπ/—÷ 4 1 4		10k a ++ l=						
4. GC	ntact a	arrangement 🗐		nrows <u>I</u> E contact arranger	BA_1_接点 Pent are give	n in the a	ssembly dr	awings 同路 <i>(</i> T	詳細は製品図によ	ろ)	
			(Downs of	Contact arranger	ichic allo givo	ii iii ciic a	33C(IIIDIY CI	awings Elelo.	一日	۵	
	tings										
		ım ratings 最大!		C <u>50</u> mA							
5.2	Minimui	m ratings 最小知	定格	C <u>10</u> μA							
6. Ele	ctrical	specification 電	気的性能 _v								
	Ite	ms 項目		Test conditions	둞	. 験 条	件		Criteria	判定基準	
6.1			Applying a below static lo			measuren	ents shall	be made.	100_m Ω Max		
	接触	担抵 抗	スイッチ操作部中央に下記								
			(1) Depression(2) Measuring method }	押圧力: <u>3.1</u> 脚定方法:1 kHz		t contact	resistance	meter or voltage			
			12) Moderating the chord of		ethod at 5VI		. 00.0.01	motor of vortage			
				1kHz 微型	>電流接触抵	抗計,又	は DC5V 10	DmA 電圧降下法			
6.2	Insula	Į.	Measurements shall be m		test set fort	h below:			100 MΩ Min.		
	resist		下記条件で試験を行った		DOC 1 1						
	不巴 称	抵抗	(1) Test voltage 印力 (2) Applied position 印	『電圧: <u>100</u> V]加場所:Betwee			if there is	s a metal frame			
			(-) , (pp	betwee	n terminals a	and ground	(frame)				
				端子間, 氫	属フレーム	がある場合	きは、端子。	と金属フレーム間			
6.3			Measurements shall be m	_	test set fortl	n below:			There shall be no l		
	耐電	[E.	下記条件で試験を行った (1) Test voltage 印	後、 測定する。 加電圧: 100 \	AC (50~60	nu-\			絶縁破壊のないこ	٤.	
			_	加暗灯:	AO (3000	1112)					
		ĺ		加場所:Between	all terminals.	And if the	ere is a me	tal frame,			
					erminals and	_					
6.4	D		Lightly striking the center					と金属フレーム間	011		
0,4	Bound バウン	,	per s.), bounce shall be to			terea in n	ormai use	o to 4 operations	ON bounce: 10 OFF bounce: 10		
			スイッチ操作部の中央部			/秒)で軽	く打鍵し、C	N時及びOFF時			
			のバウンスを測定する。								
					\longrightarrow						
			Switc	h >	0	scilloscop					
			5V	5kΩ >		シロスコー					
			, T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
					\longrightarrow						
			″on″ _□ □		□ □ ^{″off}	"					
				I L							
			→ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\leftarrow	← .						
				<u>'</u>		1			10000 -		
									DSGD. Set	4 2006	
									17 K	Impdess	
									CHKD. Sep	4) 00 L	
1	٥Δ	221	12 0has - 11111	Con 1 2001 7	11h-			20 '	(1	Susan	
4	A2	opec change	* 8 spec addition	Sep. 4 2006 /.	Miite	1 IN',	JUZUKi	J. Onodera	V(SUKUKI	
		初點	1st edition	Apr.18 2006	T.Miike	M.	Suzuki	T.Onodera	APPD. 4. S	2p. 2006	
AGE	SYMB	BACK	GROUND	DATE	APPD	CI	IKD	DSGD		miles	

DOC	UMENT No.	TITLE	PRO	DUCT	SPECIFIC	CATIONS			PAGE
	KRW-701		製	딞	仕す	兼			2/6
ļ									
/. Me	echanical specification	機械的性能							
ļ	Items 項目		Test conditions		大験 条			Criteri	
7.1	Operating force	Placing the switch such							9_N
	作動力	increasing the load appli switch to come to a stop		the ste	n, the max	imum load r	equired for the		
		スイッチの操作方向が垂	•	を設置し	. 操作部中	中部に徐々	に荷重を加え	1	
		操作部が停止するまでの							
7.2	Travel	Placing the switch such t	hat the direction of	switch o	peration is	vertical and	then applying a	0. 15 ± 0. 1	mm
	移動量	static load to the center						1	
		"ON" shall be measured.		/a m -	15 4 45				
	1	スイッチの操作方向が垂ッチがONするまでの距離		を設直し	, 操作部件	・	「重を加え、スイ		
7.2	D-t						12 I I	0.0 NW	
7.3	Return force 復帰力	The sample switch is inst depression of the stem in							
	7,11 77	its free position shall be r		or Giotair		0 01 1110 010			
		スイッチの操作方向が垂	直になる様にスイッラ	を設置	し, 操作部	中央部を移	動量押圧後. 操		
		作部が復帰する力を測定	する。					4	
7.4	Stop strength	Placing the switch such	that the direction of	switch	operation is	s vertical an	d then a below		sign of damage mechanically
	ストッパー強度	static load shall be applied				0.据从十点。	いての数芸芸	and electrically.	用曲のかいこし
		スイッチの操作方向が垂 を加える。	目による様に入ってい	で放風し	4 A1970	77条11771円。	、以下の肝恒星	1成(成ロツ、 电 メ(ロツ) -	共市のないこと。
		(1) Depression	押圧力: 29.4 N						
		(2) Time	時 間: <u>15</u> s						
8. En	vironmental specificatio	n 耐候性能							
	Items 項目	r	Test conditions		大験 条 化	<u></u>		Criteria	a 判定基準
8.1	Resistance to low	Following the test set f					mperature and		11 X & +
	temperatures	humidity conditions for 1	n before measuremen	ts are n	nade:			Item 7.1	
	耐寒性	次の試験後、常温、常湿の						Item 7.2	•
		(1) Temperature 温 (2) Time 時	支: <u>40_</u> ±_2_0 間: 96 h	,					
		(3) Waterdrops shall be r)除く。					
8.2	Heat resistance	Following the test set f	orth below the sam	ple sha	l be left i	n normal te	mperature and	Item 6.	
	耐熱性	humidity conditions for 1 l						Item 7.1	
		次の試験後,常温,常湿。		きする。				Item 7.2	
		(1)Temperature 温 (2)Time 時	要: <u>90 ± 2</u> C 間: 96 h						
8.3	Moisture resistance	Following the test set f		nlo abo	l ha laft i		manaratura and	Contact registers	
0.3	耐湿性	humidity conditions for 1 l				i normai ce	imperature and): 500 mΩ Max.
		次の試験後,常温,常湿の	中に1時間放置後測定	する。				Insulation resistan	ce
	e e t	(1) Temperature 造		°C				絶縁抵抗(Item 6.2	?): <u>10_</u> MΩ Min.
			寺 間: <u>96</u> h	E 04				Item 6.3	
		(3) Relative humidity 相 (4) Waterdrops shall be r						Item 6.4 Item 7.1	
		(4) Water Grops Shan be 1	omoved. Manage	, hvv. 10				Item 7.2	
8.4	Change	After below cycles of folk	wing conditions the	cwitch	shall be allo	wed to stan	d under normal	Item 6.	
0.4	of temperature	room temperature and hu	-						
	温度サイクル	drops shall be removed.						Item 7.2	
		下記条件で以下回数のサ	イクル試験後、常温常	常湿中に	.1時間放置	し測定する。	•		
		ただし、水滴は取り除く。							
		Δ			Δ =	+90_°C			
		A	/			<u>-40</u> °C			
						2 h	1.1		
		\	/ \			1 h 2 h			
		\ ,	/ \						
	·	В ————————————————————————————————————		\					
						ber of cycl イクル数			
		С	D E F		9	, / V 50X	e.cyclcs		
	1		1 0/0/2	`					
		<	1 cycle	*					
									·
							•		

DOC	JMENT No.	IIILE PRODU	CT SPECIFICATIONS		PAGE
	KRW-701	製品	品仕様書		3/6
9. En	durance specification	耐久性能 		,	
	Items 項目	Test conditions	試験条件	Criteri	
9.1	Operating life	Measurements shall be made following the test se	t forth below:	Contact resistance	
	動作寿命	下記条件で試験を行った後、測定する。	#	接触抵抗(Item 6.1 Insulation resistar): <u>500</u> m Ω Max.
		(1) 5 VDC 5 mA resistive load 抵抗負(2) Rate of operation 動作速度: 2 to 3		1	2): 10 ΜΩ Min.
		(3) Depression 押圧力: 2. 06 N Max.		Bounce バウンス	
		(4)Cycles of operation 動作回数: 500,000		ON bounce: 2	
				OFF bounce: 2	O ms Max.
	! :			Operating force 1	
	i *			1 130 ~ <u>-</u> 初期値に対して	30 % of initial force
				初期間に対して Item 6.3	
				Item 7.2	
	<u> </u>			1. 0.1	
9.2	Vibration	Measurements shall be made following the test se	t forth below:	Item 6.1 Item 7.1	
	resistance 耐振性	下記条件で試験を行った後、測定する。 (I)Vibration frequency range 振動数範囲: _10	~ 55 Hz	Item 7.2	
	1017 102 122	(2)Total amplitude 全振幅: 1			
		(3)Sweep ratio 掃引の割合: 10 - 55 -	10 Hz Approx. 1 min 約1分		
		(4)Method of changing the sweep vibration frequen			
		掃引振動数の変化方法	対数又は一様掃引		
		(5)Direction of vibration: Three mutually perpend 振動の方向 of the travel	icular directions,including the direction		
		スイッチ操作方向を中心	いとした垂直3方向		
		(6)Duration 振動時間: 2 h each (6 h in	total) 各 <u>2</u> 時間 (計 <u>6</u> 時間)		
9,3	Shock	Measurements shall be made following the test se	t forth holow	Item 6.1	
9,3	耐衝撃性	下記条件で試験を行った後、測定する。	1 1	Item 7.1	
	(41) (2) 1.3.	(1) Acceleration 加速度: 784_m/s ²		Item 7.2	
		(2)Acting time 作用時間: 11 msec			
		(3)Test direction 試験方向: 6 directions	6面 友		
		(4)Number of shocks 試験回数: 3 times per	*		
		(<u>18</u> times in 各方向各 3 回	/1\		
	-				
	- 1				
				·	

PRODUCT SPECIFICATIONS PAGE TITLE DOCUMENT No. 4/6 製品 仕様書 KRW-701 10. Soldering conditions 半田付条件 項目 推奨条件 Items Recommended conditions 10.1 Hand soldering Please practice according to below conditions. 手 半 田 以下の条件にて実施して下さい。 半田温度: 350 °C Max. (1)Soldering temperature 連続半田時間: 3 s Max. (2)Continuous soldering time (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: 60 W Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと Please practice according to below conditions. 10.2 Reflow soldering 以下の条件にて実施して下さい。 リフロー半田 (1)Profile 温度プロファイル Temperature on the copper foil (A1) Surface of P.C.B(°C) 基板銅箔面上温度(℃) 260 °C Max. <u>3</u>s Max. Peak Temperature ピーク温度 230 180 150 Time 時間 40 s Max. 120s_Max (Pre-heating 予熱) 3 ~ 4 min. Max. Time inside soldering equipment 炉内通過時間 (2)Allowable soldering time 半田回数: 2 time Max. (The temperature shall go down to a normal temperature in prior to exposure to the second time : 2回目を行う場合には、スイッチが常温に戻ってから行うこと。) (1) Switch terminals and PCB. Upper face shall be free from flax prior to soldering. 10.3 Other precautions 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。 For soldering (2) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付けに関する その他注意事項 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。 (3) Recommended cream solder: M705-GRN360-K2(SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2 同等品 (4) When chip components is soldered on the back side of PCB by automatic flow soldering, after this switch soldered by reflow soldering, flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection. Therefore, when the PCB is designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等によりスイッチ側面から フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。 (5) As the conditions vary somehow depending on the kind of reflow soldering equipment, please make sure you have the right one before use. リフロー槽の種類により、多少条件が異なりますので、事前に十分確認の上使用してください。 (6)As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in the shortest period and at the lowest temperature possible. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。 (7)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面からフラックスが浸入しないようにして下さい。 (8)The thickness of cream solder: 0.1 to 0.15 mm クリーム半田印刷厚: 0.1 ~ 0.15 mm (9) Thickness of printed circuit board shall be 0.8 mm. 基板厚さは 0.8mm を推奨します。

DOCUMENT No. KRW-701 TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS PAGE 5/6

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

A1. This product has been designed and manufactured or general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of comformity or check on us for the details.

本製品はオーディオ機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置、宇宙・航空機器、防災・防犯機器などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。

A2. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。

B. Soldering and assemble to PC board process 半田付, 基板実装工程

- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions.
 はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. If the switch is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. When the switch is carried, any shock shall not be applied to the switch. スイッチに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 移動する場合はスイッチに衝撃が加わらない様に注意して下さい。
- B4. As this TACT switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of PCB for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic

dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted.

当タクトスイッチはリフロー半田対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れが有りますので、十分にご注意下さい。

B5.Conditions for thermosetting oven. 熱硬化炉条件

When the board on which the switch is mounted has to be put in the oven so as to harden adhesive for other parts, the conditions shall be 160°C at max. (on the parts mounted side of PCB), and not longer than 2 minutes.

スイッチを取り付けた後、他の部品の接着剤硬化等のため熱硬化炉を通す場合、条件は160℃以下(基板部品面の温度)、2分以内として下さい。

- B6.As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨半田条件以内で半田を行う様にお願いします。
- B7.Please be carefull, especially when you use any other type of solder except recommended one. 推奨以外の半田をご使用の際は十分にご注意願います。
- C. Washing process 洗浄工程
- C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. You may dip-solder chip components on the backside of PCB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch.

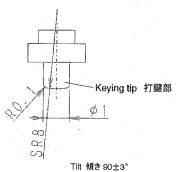
 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等により、スイッチ側面より、フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては、スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。
- D3. Do not push except the Actuating area. 操作位置以外を打鍵しないで下さい。
- D4.Dimensions of the tip of striking part. 打鍵部先端形状
 - *As show in the sketch, set knob shall have ϕ 1mm shape, and its tip needs to be SR8 with R0.1 edge.
 - 右図に示す、 φ1mm、 先端 SR8(全周 R0.1)の円柱形状として下さい。
 - *If the switch is pushed by other shapes, the trouble of the feeling deterioration, etc. might occur. 他の形状で打鍵した場合、フィーリング悪化等の不具合が発生する恐れがあります。
- D5.Operating Conditions. 操作条件
 - Deviation of striking part from the center axis of the switch shall be within 0.35mm.
 - スイッチ外形を基準とする中心軸線よりの、打鍵部ズレは 0.35mm 以下にて御使用下さい。
 - *Allowable inclination of keying section: 90±3 degrees or less. 打鍵部中心軸線の傾きは、90±3度以内に設定して下さい。
 - •Operating force and click ratio will vary according to the amount of offset,

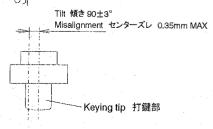
so we recommend you to minimize the amount of offset.

(This is not to guarantee mechanical specification.)

スイッチ中心から外れると特性変化の要因になりますので、出来るだけズレ量を抑えるよう推奨致します。(機械的特性を保証するものではありません)。

D6. Sealing film on use the switch shall be free from damages by sharp edged objects. スイッチのフィルム部分を鋭利なもので押さえることは避けて下さい。





DOCUMENT No.	TITLE	PROD	DUCT	SPEC	IFICAT		 PAGE		
KRW-701		套行	品	仕	梼	書	İ	6/6	

D7. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation.

It is not possible to use this switch as a mechanism detection function.

In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section.

当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。

メカ的な検出機能としてのご使用は出来ません。 検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。

D8. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。 (ストッパー強度参照)

D9.If you intend to change the way of the switch being used on your module, please let us know. セット上でのスイッチの使われ方が変更される際は当社に御連絡ください。

D10.Designing printed patten and parts layout shall be condidered becance the characteristics may change due to warp of P.C.B. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、バターン設計・レイアウトについては十分考慮願います。

E. Using environment 使用環境

E1. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分にご 注意下さい。

- E2. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed.
 - 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
 - For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.

部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用してください。

- •When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecula siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.
- シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますと SW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
- ・When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。
- E3. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下、又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。

F. Storage method. 保管方法

F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures.

However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass.

製品は納入形態のまま常温、常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。

F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above.
You should use it up as soon as possible.

開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。

F3. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。

F4. Keyswitches shall be kept as released position,when they are stored.
スイッチの操作部を押し切ったままでの保存はしないでください。

G. Others. その他

- G1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion. 電気的、機械的特性、外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あらかじめ御了承下さい。
- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。
- G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。つきましては類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。

G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch in case the switch alone should fail. And

safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network.

スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モートとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、スイッチの単品故障にたいしてセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。

DOCUMENT.No.	TITLE	PAGE
TRW-902	TAPE PACKAGING SPECIFICATION	(1/2)
1.Scope 適用範囲		
This specificat	tion covers the requirements of the taping packag	ing for

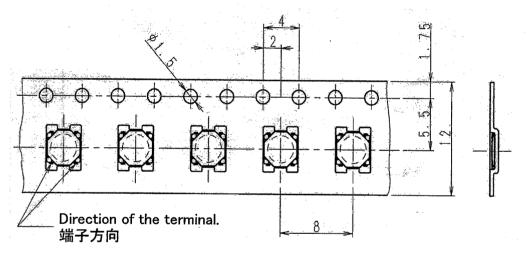
This specification covers the requirements of the taping packaging for SKRW of TACT switches.

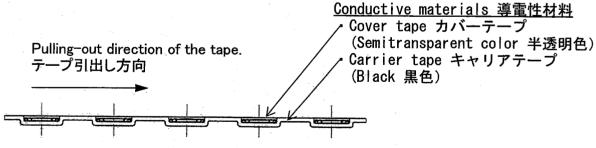
この規格はSKRW、タクトスイッチのテーピング包装に適用する。

2.Packaging Quantity 包装単位

- 2.1. The number of the reels リールの詰め個数 10 reels at maximum, which contain 100,000 switches, shall be packed in a package. 包装箱1箱にMax.10リール(製品100,000個)とする。
- 2.2. The number of the switches 1リールの製品数 10,000 switches shall be packed in a reel. 10,000 個とする。

3.Tape Form and Dimensions テープの形状及び寸法

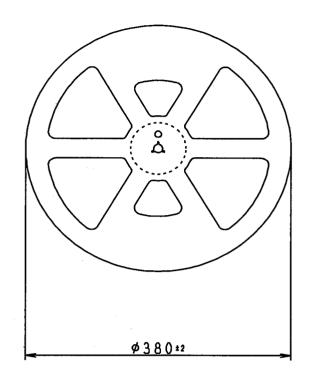


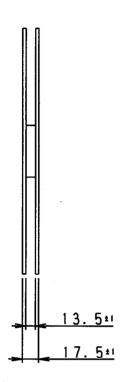


						ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
	<u> </u>					APPD.	CHKD.	DSGD.		
						10- JN1-2017	10-74-200>	10.Jal.2007		
						Mellanti	M.CLAIKI	J. Mizamoto		
Page	Symb	Date	APPD.	CHKD.	DSGD.	1 . 16 2 2 4 81	11.63000	y. 11 uzamolo		

DOCUMENT.No.	TITLE	PAGE
TRW-902	TAPE PACKAGING SPECIFICATION	(2/2)

4.Reel Form and Dimensions リールの形状及び寸法





- 5. Packaging Procedure 包装方法
 - 5.1. At the beginning of reel, the end of the tape, 200 mm or more, shall be empty and fit into the groove in the reel core. テープの巻き始めは、製品を200mm以上取り除き、リール軸芯の溝にはめこんで止める。
 - 5.2. After reeling, the end of the tape, 15 or more, shall be empty and the tape edge shall be cut in 45° .

The cover tape shall be extended 500 mm or more from the tape edge and fixed with tape.

テープ巻き終わりは、空エンボスを15以上含み、500mm以上空巻きしテープを止める。又、キャリアテープの先端は、両端を45°にカットする。

- 5.3. Total number of missing switches shall be not in one reel. 製品の欠落は無きこと。
- 6. Storage Condition 保存条件
 - 6.1. Storage Enviroment 保存環境

-20 to 50 °C, 20 to 85 % RH.

(Storage in high temperature and high humidity shall be avoided.)

-20~50°C、20~85%RH以内(高温多湿での保存は避けること。)

6.2. Storage Period 保存期間

Maximum of 6 months after shipment or six months in a plastic bag (vinyl) that is not opened.

出荷後6ヶ月以内。また、未開封のプラスチックバック包装(ビニール梱包)状態で、6ヶ月以内。

